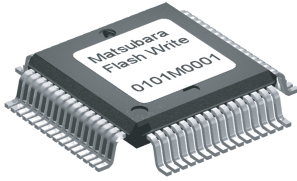


# ラベリング

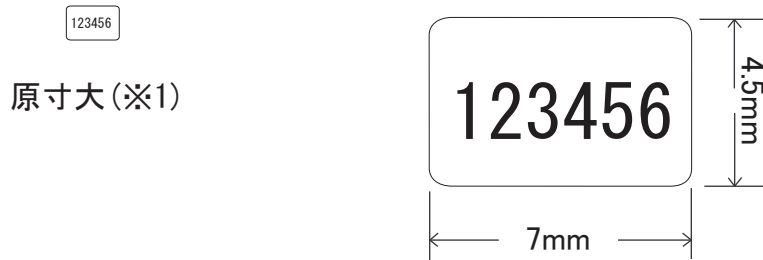


□7X4.5mm 耐熱ラベル

## 品名／材質

品名 : B497-(7 X 4.5mm)  
材質 : ポリイミド(表面 白コート) 基材厚 0.025mm 総厚0.046mm  
粘着剤 : アクリル系感圧式粘着剤 厚さ 0.043mm  
用途 : SMDパッケージ用表示ラベル SSOP 300MIL 30PIN □10mm以下 QFP / BGA / SOP  
耐熱温度: -40~260℃ (基材のみ)

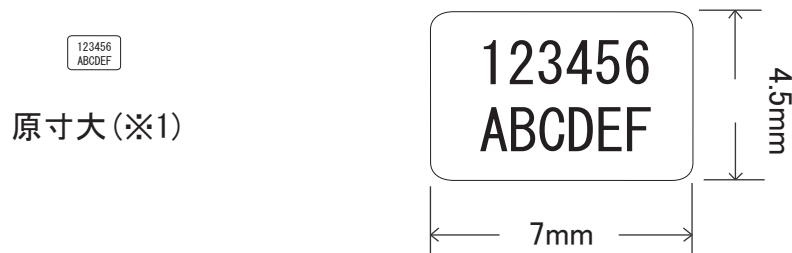
## 標準レイアウト 横6桁×縦1段



寸法公差±0.3mm

## 最大構成 横6桁／縦2段

文字サイズを小さくして、納めるため、文字つぶれが起きます。例 4 B 8 e など



※1. 原寸大は本紙をA4で出力した場合のものです。